



2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2022年10月28日

上場会社名 東京エレクトロン デバイス株式会社 上場取引所 東
 コード番号 2760 URL <https://www.teldevice.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 徳重 敦之
 問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 田中 弘毅 (TEL) 045-443-4000
 四半期報告書提出予定日 2022年11月10日 配当支払開始予定日 2022年12月1日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2023年3月期第2四半期の連結業績(2022年4月1日~2022年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2023年3月期第2四半期	111,769	35.0	6,573	138.4	5,208	109.9	3,584	35.5
2022年3月期第2四半期	82,780	33.7	2,757	145.6	2,481	96.7	2,646	221.4

(注) 包括利益 2023年3月期第2四半期 4,585百万円(45.1%) 2022年3月期第2四半期 3,160百万円(302.1%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2023年3月期第2四半期	361.68	—
2022年3月期第2四半期	263.99	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2023年3月期第2四半期	130,336	35,606	26.5
2022年3月期	107,801	32,018	28.7

(参考) 自己資本 2023年3月期第2四半期 34,495百万円 2022年3月期 30,953百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2022年3月期	—	105.00	—	100.00	205.00
2023年3月期	—	145.00	—	—	—
2023年3月期(予想)	—	—	—	165.00	310.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 2023年3月期の連結業績予想(2022年4月1日~2023年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	230,000	27.8	11,000	50.3	7,600	49.5	765.93

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注) 詳細は、添付資料 8 ページ「四半期連結財務諸表に関する注記事項」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)

2023年3月期2Q	10,445,500株	2022年3月期	10,445,500株
------------	-------------	----------	-------------

② 期末自己株式数

2023年3月期2Q	522,966株	2022年3月期	547,375株
------------	----------	----------	----------

③ 期中平均株式数 (四半期累計)

2023年3月期2Q	9,911,886株	2022年3月期2Q	10,023,256株
------------	------------	------------	-------------

(注) 当社は、役員報酬BIP信託、株式付与ESOP信託及び信託型従業員持株インセンティブ・プラン (E-Ship) を導入しており、各信託が所有する当社株式は自己株式に含めて記載しております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項等については、添付資料 2 ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(セグメント情報)	9
(収益認識関係)	9
3. その他	10
(1) 仕入、受注及び販売の状況	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による行動制限の緩和等に伴い、社会活動の正常化が進み、持ち直しの傾向で推移しましたが、ウクライナ情勢の長期化や資源価格の高騰に加え、急激かつ大幅な円安の進行により、景気の先行きについては不透明な状態が続いております。

当社グループにおける当第2四半期連結累計期間の経営成績については、売上高111,769百万円（前年同期比35.0%増）、営業利益6,573百万円（前年同期比138.4%増）、経常利益5,208百万円（前年同期比109.9%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益3,584百万円（前年同期比35.5%増）となりました。

当社グループにおける報告セグメントに係る経営成績については、次のとおりであります。

(半導体及び電子デバイス事業)

半導体の需給逼迫が継続している中、当社グループでは産業機器向けや車載向け、通信機器向けを中心に半導体製品への需要が高水準で推移したことに加え、ドル建て及びドルリンク販売において為替相場が円安で推移したことなどから、当第2四半期連結累計期間は外部顧客への売上高99,098百万円（前年同期比36.2%増）、セグメント利益（経常利益）4,305百万円（前年同期比175.4%増）となりました。加えて部品逼迫による設計変更のための開発受託も増加いたしました。

(コンピュータシステム関連事業)

クラウドへの移行やセキュリティ対策といった企業のIT投資は引き続き堅調であり、当社では半導体不足に起因した納期長期化が継続している状況ではあるものの、セキュリティ関連製品の販売が堅調に推移したことなどにより、当第2四半期連結累計期間は外部顧客への売上高12,670百万円（前年同期比26.7%増）となりましたが、円安の進行に伴い仕入原価が上昇したことや、IT技術者の採用に伴い人件費が増加したことなどからセグメント利益（経常利益）は903百万円（前年同期比1.7%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末における総資産は130,336百万円となり、前連結会計年度末に比べ22,534百万円の増加となりました。これは主に、棚卸資産や売上債権が増加したことによります。負債総額は94,729百万円となり、前連結会計年度末に比べ18,946百万円の増加となりました。これは主に、短期借入金や前受金が増加したことによります。また、純資産は35,606百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,588百万円の増加となりました。以上の結果、自己資本比率は26.5%となり、前連結会計年度末に比べ2.2ポイント低下いたしました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

最近の業績動向を踏まえ、2022年4月26日に公表した2023年3月期通期連結業績予想を修正することといたしました。詳細については、本日別途開示いたしました「2023年3月期通期連結業績予想の修正並びに剰余金の配当及び配当予想の修正（増配）に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,134	4,975
受取手形、売掛金及び契約資産	47,217	55,661
電子記録債権	3,231	4,014
商品及び製品	25,937	36,655
原材料	1,570	1,927
前払費用	11,732	14,488
その他	4,077	3,820
貸倒引当金	△7	△3
流動資産合計	98,895	121,538
固定資産		
有形固定資産	3,662	3,583
無形固定資産	157	147
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	297	330
その他	4,836	4,785
貸倒引当金	△47	△48
投資その他の資産合計	5,086	5,067
固定資産合計	8,906	8,797
資産合計	107,801	130,336

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2022年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	15,434	17,744
短期借入金	14,521	27,459
1年内返済予定の長期借入金	4,840	4,823
未払法人税等	2,105	1,639
前受金	14,477	18,225
賞与引当金	1,786	1,881
その他	3,456	3,882
流動負債合計	56,622	75,657
固定負債		
長期借入金	9,963	9,810
退職給付に係る負債	8,166	8,051
その他	1,030	1,209
固定負債合計	19,160	19,072
負債合計	75,783	94,729
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,495	2,495
資本剰余金	5,652	5,652
利益剰余金	24,262	26,803
自己株式	△1,947	△1,882
株主資本合計	30,463	33,068
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	54	36
繰延ヘッジ損益	△155	△32
為替換算調整勘定	586	1,442
退職給付に係る調整累計額	4	△18
その他の包括利益累計額合計	489	1,427
非支配株主持分	1,065	1,111
純資産合計	32,018	35,606
負債純資産合計	107,801	130,336

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)
売上高	82,780	111,769
売上原価	71,517	95,706
売上総利益	11,262	16,062
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	3,441	3,574
賞与引当金繰入額	1,361	1,724
退職給付費用	315	324
その他	3,386	3,866
販売費及び一般管理費合計	8,505	9,489
営業利益	2,757	6,573
営業外収益		
保険配当金	44	43
持分法による投資利益	38	62
その他	53	54
営業外収益合計	137	160
営業外費用		
為替差損	351	1,431
その他	61	92
営業外費用合計	412	1,524
経常利益	2,481	5,208
特別利益		
固定資産売却益	1	-
固定資産受贈益	1,888	-
関係会社出資金売却益	31	-
特別利益合計	1,921	-
特別損失		
固定資産売却損	0	-
固定資産除却損	2	2
ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額	0	-
信託終了損失引当金繰入額	112	-
特別損失合計	114	2
税金等調整前四半期純利益	4,289	5,206
法人税等	1,306	1,557
四半期純利益	2,982	3,648
非支配株主に帰属する四半期純利益	336	63
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,646	3,584

四半期連結包括利益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)
四半期純利益	2,982	3,648
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△17	△18
繰延ヘッジ損益	142	123
為替換算調整勘定	65	821
退職給付に係る調整額	△32	△23
持分法適用会社に対する持分相当額	18	33
その他の包括利益合計	177	937
四半期包括利益	3,160	4,585
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,823	4,522
非支配株主に係る四半期包括利益	336	63

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	4,289	5,206
減価償却費及びその他の償却費	303	289
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△198	83
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	18	△152
支払利息	41	60
為替差損益 (△は益)	△371	531
固定資産受贈益	△1,888	-
信託終了損失引当金繰入額	112	-
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	1,241	△7,564
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△274	△10,405
仕入債務の増減額 (△は減少)	508	2,065
未払金の増減額 (△は減少)	△256	△28
前受金の増減額 (△は減少)	2,227	3,725
未収消費税等の増減額 (△は増加)	646	316
未収入金の増減額 (△は増加)	121	128
前払費用の増減額 (△は増加)	△1,762	△2,753
その他	△258	△1,035
小計	4,501	△9,530
利息及び配当金の受取額	53	57
利息の支払額	△42	△61
法人税等の支払額	△1,043	△1,998
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,467	△11,532
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の純増減額 (△は増加)	△7	17
有形固定資産の取得による支出	△182	△80
無形固定資産の取得による支出	△20	△15
保険積立金の解約による収入	-	47
その他	35	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△173	△32
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△2,289	12,367
長期借入金の返済による支出	△148	△169
自己株式の取得による支出	△1,268	△0
自己株式の処分による収入	111	133
配当金の支払額	△857	△989
非支配株主への配当金の支払額	△26	△17
リース債務の返済による支出	△27	△31
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,506	11,290
現金及び現金同等物に係る換算差額	19	133
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△1,193	△140
現金及び現金同等物の期首残高	5,391	5,028
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,197	4,887

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(セグメント情報)

I 前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	半導体及び 電子デバイス 事業	コンピュータ システム関連 事業	計		
売上高					
半導体・ボード製品等	72,777	—	72,777	—	72,777
ストレージ・ネットワーク 機器等	—	5,571	5,571	—	5,571
保守・監視サービス	—	4,431	4,431	—	4,431
顧客との契約から生じる収益	72,777	10,002	82,780	—	82,780
外部顧客への売上高	72,777	10,002	82,780	—	82,780
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	72,777	10,002	82,780	—	82,780
セグメント利益	1,563	918	2,481	—	2,481

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

II 当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	半導体及び 電子デバイス 事業	コンピュータ システム関連 事業	計		
売上高					
半導体・ボード製品等	99,098	—	99,098	—	99,098
ストレージ・ネットワーク 機器等	—	7,608	7,608	—	7,608
保守・監視サービス	—	5,062	5,062	—	5,062
顧客との契約から生じる収益	99,098	12,670	111,769	—	111,769
外部顧客への売上高	99,098	12,670	111,769	—	111,769
セグメント間の内部売上高 又は振替高	2	—	2	△2	—
計	99,101	12,670	111,771	△2	111,769
セグメント利益	4,305	903	5,208	—	5,208

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報)」に記載のとおりであります。

3. その他

(1) 仕入、受注及び販売の状況

① 仕入実績

当第2四半期連結累計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	仕入高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	96,618	49.0
コンピュータシステム関連事業	10,317	48.3
合計	106,935	48.9

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

② 受注実績

当第2四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高 (百万円)	前年同四半期比 (%)	受注残高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	139,851	7.8	192,435	86.3
コンピュータシステム関連事業	20,012	42.5	34,427	67.7
合計	159,864	11.2	226,862	83.2

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

③ 販売実績

当第2四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	販売高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	99,098	36.2
コンピュータシステム関連事業	12,670	26.7
合計	111,769	35.0

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。